

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“发行人”、“盛美上海”、“公司”）首次公开发行人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2021年8月17日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2021]2689号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），及中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任本次发行的联席主承销商（海通证券及中金公司合称“联席主承销商”）。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。本次拟公开发行新股4,335.5753 万股，占发行后发行人总股本的10%。

本次发行初始战略配售数量为867.1150万股，占本次发行数量的20%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为2,774.8103万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%；网上初始发行数量为693.6500万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2021年11月5日（T-1日）14:00-17:00；

2、网上路演网址：

上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

中国证券网：<http://roadshow.cnstock.com>

3、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

本次发行的《盛美半导体设备（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：盛美半导体设备（上海）股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

2021年11月4日

（此页无正文，为《盛美半导体设备（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）



发行人：盛美半导体设备（上海）股份有限公司

2021年11月4日

（此页无正文，为《盛美半导体设备（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司



2021年11月4日

（此页无正文，为《盛美半导体设备（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



2021年 11月 09日